# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Радиофизический факультет

УТВЕРЖДЕНО: Декан А. Г. Коротаев

Оценочные материалы по дисциплине

Основы конструирования и технологии производства РЭС

по направлению подготовки / специальности

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

Направленность (профиль) подготовки/ специализация: **Программное обеспечение микропроцессорных систем** 

Форма обучения **Очная** 

Квалификация **Инженер-программис**т

Год приема **2024** 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель ОП С.Н. Торгаев

Председатель УМК А.П. Коханенко

Томск - 2025

### 1. Компетенции и индикаторы их достижения, проверяемые данными оценочными материалами

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-2 Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физикоматематический аппарат для их формализации, анализа и принятия решения.
- ОПК-3 Способен к логическому мышлению, обобщению, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения, освоению работы на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, используемом для решения различных научно-технических задач в области радиоэлектронной техники и информационно-коммуникационных технологий.
- ОПК-4 Способен проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных.
- ОПК-5 Способен выполнять опытно-конструкторские работы с учетом требований нормативных документов в области радиоэлектронной техники и информационно-коммуникационных технологий.
- ОПК-6 Способен учитывать существующие и перспективные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- ПК-4 Способен проводить оценку соответствия параметров систем связи требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов, рекомендаций и иных нормативных документов.
- ПК-5 Способен производить расчеты, необходимые для проектирования и эксплуатации оборудования систем связи и линий связи.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- РООПК 2.3 Владеет приемами и методами решения проблемных задач профессиональной деятельности
- РООПК 3.1 Знает основные законы функционирования и процессы, происходящие в радиоэлектронных системах и комплексах
- РООПК 3.2 Умеет анализировать, моделировать и прогнозировать поведение радиоэлектронных систем и комплексов
- РООПК 3.3 Владеет навыками работы на современном измерительном и диагностическом оборудовании
- РООПК 4.1 Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований
- РООПК 4.2 Умеет подбирать и использовать измерительное оборудование для проведения экспериментальных исследований
- РООПК 5.1 Знает нормативные документы, основные правила и методы для проектирования и конструирования электронной аппаратуры
- РООПК 5.2 Умеет решать проектно-конструкторские задачи в области аппаратуры радиоэлектронных систем
  - РООПК 6.1 Знает технологии производства радиоэлектронной аппаратуры
- РОПК 4.1 Знает технические регламенты и нормативные правовые акты в сфере связи
  - РОПК 4.2 Умеет осуществлять поиск необходимых требований к системам связи
  - РОПК 5.1 Знает этапы проектирования электронных блоков систем связи
  - РОПК 5.2 Умеет производить расчеты электронных блоков систем связи

#### 2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

- тесты;

Примеры тестовых вопросов (РООПК-2.3, РООПК 3.1-3.3, РООПК 4.1-4.2, РООПК 5.1-5.2, РООПК 6.1, РОПК 4.1-4.2, РОПК 5.1-5.2)

$N_{\underline{0}}$	Вопрос	Варианты ответа
1	Часть проводящего рисунка для	а) печатный проводник
	подсоеденения элементов – это	б) контактная площадка
		в) монтажное отверстие
		г) гибкий печатный кабель
		д) свободное место
2		а) КУ-1
	A PP	б) КУ-2
		в) КУ-3
		г) КУ-4
	К какому конструктивному уровню	
	относятся приведенные на рисунке	
	примеры?	
3	На рисунке изображено –	а) кривая жизни системы
		б) плотность вероятности безотказной
	$\lambda(t)\uparrow \Lambda$	работы системы
	I/\ /	в) плотность вероятности отказов
	II\ /	системы
	И п /	г) основной закон распределения отказов
	III	
	<u> </u>	
4.	Свойство системы (элементов)	а) надёжность
	выполнять заданные функции,	б) исправность
	сохраняя их во временных интервалах	в) работоспособность
	с установленными параметрами в	д) ремонтопригодность
	необходимых пределах на всех этапах	
_	его использования – это	
5	Наука о приспособлении должностных	а) эргономика
	обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных	б) физиология в) бионика
	программ для наиболее безопасного и	г) менеджмент персонала
	эффективного труда работника, исходя	д) безопасность жизнедеятельности
	из физических и психических	d) coscinuoneera mismodem estamoern
	особенностей человеческого организма –	
	это	
6	Изделие, составные части которого	а) детать
	подлежат соединению с помощью	б) сборочная единица
	сборочных операций – это	в) комплекс
		г) комплект
		д) агрегат
7	По каким способам принято	а) по способу передачи тепла,
	классифицировать системы охлаждения?	б) по теплоагенту,
		в) разомкнуты и замкнутые,
		г) по тепловым характеристикам

		конструкции,
		д) по интенсивности теплового потока.
8	Способность функционировать	а) технологичность изделия
	совместно и одновременно с другими	б) ремонтопригодность
	техническими средствами в условиях	в) электромагнитная совместимость,
	возможного влияния непреднамеренных	г) электромагнитная обстановка.
	электромагнитных помех, не создавая	
	при этом недопустимых помех другим	
	средствам – это	
9	Основной задачей экранирования	а) снижение емкости связи между
	электрического поля является:	экранируемыми элементами конструкции
		б) снижение индуктивной связи между
		экранируемыми элементами конструкции,
		в) снижение погонной ёмкости
		проводников,
		г) увеличение степени
		влагозащищённости конструкции.
10	Применение дополнительных средств и	а) резервирование
10	(или) возможностей в целях сохранения	б) герметичность
	работоспособного состояния объекта	в) защита от механических воздействий
	при отказе одного или нескольких его	г) экранирование
	элементов — это	1) экрапирование
11	Основными исходными данными для	а) потребляемая мощность
11	расчета теплового режима являются:	б) габаритные размеры
	рас тета тепатового режима являются.	в) объект-носитель
		г) температура воздуха
		д) высота над уровнем моря
12	Какие существуют конструктивные	а) замена материала
12	способы уменьшения массы несущих	б) уменьшение габаритов
	конструкций?	в) уплотнение компоновки
	коногрукции	г) замена способа охлаждения
		д) введение рёбер жёсткости
13	Какие материалы могут быть	а) алюминий
	использованы для изготовления шасси?	б) сталь
	7	в) медь
		г) пластик
		г) пластик л) стеклотектолит
14	Как изменяется собственная частота	д) стеклотектолит
14	Как изменяется собственная частота колебания печатной платы при	д) стеклотектолит a) <i>уменьшается</i>
14	колебания печатной платы при	<ul><li>д) стеклотектолит</li><li>а) уменьшается</li><li>б) увеличивается</li></ul>
14	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности?	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется
	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция
	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности?	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение
	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос
15	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи тепла?	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос г) диффузия
	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи тепла?  Какие существуют способы защиты	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос г) диффузия а) покрытия
15	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи тепла?	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос г) диффузия а) покрытия б) герметизация
15	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи тепла?  Какие существуют способы защиты	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос г) диффузия а) покрытия б) герметизация в) содержание в атмосфере инертных
15	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи тепла?  Какие существуют способы защиты	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос г) диффузия а) покрытия б) герметизация в) содержание в атмосфере инертных газов
15	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи тепла?  Какие существуют способы защиты	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос г) диффузия а) покрытия б) герметизация в) содержание в атмосфере инертных газов г) дополнительный корпус
15	колебания печатной платы при увеличении коэффициента планарности? Какие существуют способы передачи тепла?  Какие существуют способы защиты	д) стеклотектолит а) уменьшается б) увеличивается в) не изменяется а) конвекция б) излучение в) теплоперенос г) диффузия а) покрытия б) герметизация в) содержание в атмосфере инертных газов

		в) пластмассы
		г) парафин
		д) органические растворители
18	О чем говорит коэффициент	а) технологичности изделия
	стандартизации и унификации?	б) ремонтопригодности
		в) конкурентоспособности
		г) стоимости
19	Какие существуют способы нанесения	а) печатный
	маркировки в РЭА?	б) приклеивание этикетки
		в) штрих-код
		г) цифро-буквенный код
		д) лазерный
20	Какие параметры функциональной	а) масса
	ячейки изменяются при изменении	б) герметичность
	коэффициента планарности?	в) эстетический вид печатной платы
		г) габариты
		д) тепловой режим
21		а) субтрактивный
		б) комбинированный (позитивный)
		в) аддитивный
		г) химический (негативный)
	Фрагменты какого метода изготовления	
	печатных плат приведены на рисунке?	

Критерии оценивания: тест считается пройденным, если обучающий ответил правильно как минимум на половину вопросов.

Примеры практических заданий (РООПК-2.3, РООПК 3.1-3.3, РООПК 4.1-4.2, РООПК 5.1-5.2, РООПК 6.1, РОПК 4.1-4.2, РОПК 5.1-5.2):

- 1. По заданному диапазону внешних воздействий определить возможные объекты установки блока по ГОСТ 16019-78.
- 2. Рассчитать минимально допустимые размеры блока прямоугольной конфигурации с учетом заданной мощности рассеивания. Рассчитать мощность, которая превращается в тепло Pt=(0,8...0,9)P0 Bt; определить возможный способ обеспечения теплового режима блока.
- 3. Провести расчет теплового режима блока в герметичном корпусе. В качестве температуры окружающей среды, взять максимальную температуру для соответствующей группы ГОСТ 16019-78.
- 4. Используя моделирование на ЭВМ отказов элементов, получить данные, на основании которых построить график зависимости показателя Тср от параметра  $\lambda$  экспоненциального распределения времени до отказа элемента. Определить показатели Тср, Т $\gamma$  и P(t3) для P3У в случае, если все элементы имеют экспоненциальный закон распределения времени до отказа.
- 5. Используя моделирование на ЭВМ отказов элементов, получить данные, на основании которых сравнить показатели P(t3) для времени t3 = 5000 ч двух элементов, взятых из партий, имеющих нормальные законы распределения времени до отказа, но с различными значениями параметров распределения tcp и  $\sigma t$ . Определить показатели Tcp, T $\gamma$  и P(t3) для P $\Theta$ Y в случае, если элементы имеют различные законы распределения времени до отказа.

- 6. По значениям компоновочных характеристик: габаритных размеров, коэффициентов заполнения площади платы (Кs) и объема функционального узла (Ку), коэффициента плотности упаковки (ел) предложить, рассмотреть и проанализировать возможные способы повышения компоновочных характеристик.
- 7. Выполнить два или более различных вариантов компоновки по предложенной электрической схеме и рассчитать их компоновочные характеристики. Проанализировать полученные результаты и выбрать оптимальный вариант компоновки.
- 8. Составить коммутационную схему функционального узла, исключив возможные пересечения проводников.
- 9. Составить перечень элементов по предложенной электрической схеме по требованиям ЕСКД. с указанием всех характеристик: ГОСТ, мощность, номинал, материал и технология изготовления.
- 10. Рассчитать электрические параметры предложенной схемы: ширина печатного проводника; электрическое сопротивление; паразитная индуктивность; паразитная емкость.
- 11. Рассчитать конструктивные параметры предложенной схемы: размеры печатной платы; диаметр отверстий и их количество; диаметры контактных площадок; минимальное расстояние между центрами двух отверстий для прокладки нужного количества проводников.
- 12. По справочнику и ОСТу подобрать конкретные типы ЭРЭ в соответствии с указанными в электрической схеме номиналами и заданными в ТЗ условиями эксплуатации и выписать габаритные и установочные размеры элементов, их массу и вариант установки.
- 13. Оценка надёжности и расчёт установочных характеристик РЭС с использованием коэффициентного метода расчёта надёжности с учётом режимов работы радиоэлементов. Должны быть вычислены вероятности безотказной работы, среднее время наработки на отказ и интенсивность отказов проектируемой РЭС.
- 14. Определить, какое число резисторов необходимо поставить на испытания, чтобы получить не менее 50 отказов в течение  $10^{\wedge}$ )00 ч, если ожидаемая интенсивность отказа одного резистора A.(/) = 5-10-51/4.
- 15. Время восстановления ЭРИ составляет 5 ч при вероятности его безотказной работы 0,9 и времени выполнения задания 0,81. Определить время работы, коэффициент готовности и время наработки на отказ этого изделия.
- 16. Прибор состоит из пяти блоков. Отказ прибора происходит при выходе из строя первого блока и одновременном выходе из строя всех остальных блоков. Определить, какую модель необходимо использовать для определения надежности прибора и чему равна вероятность его исправной работы, если надежность каждого блока р составляет 0,9.
- 17. Построить модель надежности и определить вероятность безотказной работы системы из трёх последовательно соединенных (параллельно соединённых) резисторов. Тип отказа резисторов тепловая деструкция, причем все резисторы равнонадежные с вероятностью безотказной работы 0,95.
- 18. Система состоит из пяти приборов, причем отказ любого из этих приборов приводит к отказу системы. Первый прибор отказал 34 раза за 952 ч, второй 24 раза за 960 ч, а остальные три прибора в течение 210 ч работы

- отказали 4, 6 и 5 раз соответственно. Определить вероятность отказа системы за 100 ч, если для каждого прибора справедлив экспоненциальный закон надежности.
- 19. Определить температуры нагретой зоны при данных размерах корпуса РЭС и потребляемой мощности устройства РЭС, применяя теплоотвод в виде радиатора той или иной формы и определённых размеров.
- 20. Провести расчет теплового режима блока в герметичном корпусе. В качестве температуры окружающей среды взять максимальную температуру для соответствующей группы РЭА.
- 21. Рассчитать основную частоту собственных колебаний платы. При расчёте собственной частоты механического резонанса функционального узла, заданного преподавателем, предполагается, что его монтаж выполняется объемным или печатным способом.
- 22. Определить собственную резонансную частоту печатной платы, защепленную по короткой стороне и пертую по остальным сторонам. Рассчитать собственную резонансную частоту двухсторонней печатной платы, изготовленной из стеклотекстолита СФ-2-50, установленной в конструкции РЭА с замещением по короткой стороне.
- 23. Рассчитать установочные размеры каждого ЭРЭ и по заданному в ТЗ коэффициенту плотности компоновки по площади вычислить необходимую для размещения ЭРЭ площадь печатной платы.
- 24. Провести расчёт массо-габаритных параметров, включая вычисление площадей, занимаемых радиоэлементами на поверхности платы, весов этих радиоэлементов и определение коэффициента заполнения площади печатной платы проектируемого устройства.
- 25. Разработать полный комплект конструкторской документации на функциональный узел в соответствии с требованиями ЕСКД: спецификацию; сборочный чертеж; принципиальную электрическую схему и перечень элементов; чертёж печатной платы.
- 26. По литературе ознакомиться с особенностями трёх основных методов изготовления плат печатного монтажа и их влиянием на конструкцию печатной платы и варианты установки ЭРЭ на плату. Составить сравнительную таблицу.
- 27. Ознакомиться по литературе с технологическими требованиями к конструкции печатных плат, которые должны устранять возможность возникновения неисправимого брака как в процессе изготовления собственно печатной платы, так и при монтаже ЭРЭ на плате с использованием современных автоматизированных установок по укладке ЭРЭ на плату и групповых методов пайки.
- 28. Выполнить чертёж печатной платы с использованием одной из систем автоматизированного проектирования (AutoCAD).

#### Критерии оценивания:

Результаты контрольной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если практическое задание выполнено без ошибок.

Оценка «хорошо» выставляется, если практическое задание выполнено с незначительными ошибками ошибок.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если практическое задание выполнено с не полностью.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если практическое задание не выполнено.

### 3. Оценочные материалы итогового контроля (промежуточной аттестации) и критерии оценивания

Промежуточная аттестация проводится в форме индивидуального проекта (РООПК-2.3, РООПК 3.1-3.3, РООПК 4.1-4.2, РООПК 5.1-5.2, РООПК 6.1, РОПК 4.1-4.2, РОПК 5.1-5.2).

Требуется провести расчёт конструкции устройства (печатной платы) и подготовить комплект конструкторской документации.

Перечень тем индивидуальных проектов:

- 1. Импульсный преобразователь с 12В на 220 В 50 Гц
- 2. Детектор жучков с логарифмической шкалой на 12 светодиодах и звуковой инликацией.
  - 3. Малогабаритный детектор поля с индикацией на двух светодиодах.
- 4. Простой малогабаритный детектор жучка с индикацией на двух светодиодах.
  - 5. Экономичный преобразователь кода для семиэлементного индикатора.
  - 6. Устройство умножения частоты.
  - 7. Входной делитель частоты.
  - 8. Устройство удержания телефонной линии.
  - 9. Автомат стеклоподъемника автомобиля.
  - 10. Автоматическое зарядное устройство.
  - 11. Звуковой усилитель с АРУ.

Отчет состоит из текстовой и графической частей. В текстовой части должны быть представлены:

- задание на разработку устройства;
- расчет компоновочных характеристик;
- выводы по оптимальному варианту компоновки (с скриншотами возможных вариантов компоновки);
  - анализ и расчет параметров печатных проводников и контактных площадок;
- расчет параметров элементов схем и выбор оптимальных значений мощностей и напряжений;
- расчёт электрических параметров схемы (конструктивной ёмкости, индуктивности)
  - расчёт массы, объёма печатной платы;
  - расчёт надёжности.

В графической части – комплект конструкторской документации:

- схема электрическая принципиальная;
- перечень элементов;
- сборочный чертеж;
- спецификация;
- чертежи деталей.

#### Критерии оценивания:

Результаты контрольной работы определяются оценками «зачет», «незачет».

Оценка «зачет» выставляется, если индивидуальный проект выполнен без ошибок.

Оценка «незачет» выставляется, если индивидуальный проект выполнен с ошибками.

## 4. Оценочные материалы для проверки остаточных знаний (сформированности компетенций)

Примеры тестовых вопросов (РООПК-2.3, РООПК 3.1-3.3, РООПК 4.1-4.2, РООПК 5.1-5.2, РООПК 6.1, РОПК 4.1-4.2, РОПК 5.1-5.2)

No	Вопрос	Варианты ответа
1	Часть проводящего рисунка для	а) печатный проводник
	подсоеденения элементов – это	б) контактная площадка
		в) монтажное отверстие
		г) гибкий печатный кабель
		д) свободное место
2		а) КУ-1
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	б) КУ-2
		в) КУ-3
		г) КУ-4
	К какому конструктивному уровню	
	относятся приведенные на рисунке	
	примеры?	
3	На рисунке изображено –	а) кривая жизни системы
		б) плотность вероятности безотказной
	$\lambda(t)\uparrow \Lambda$	работы системы
	/\ <i> </i>	в) плотность вероятности отказов
	/\ /	системы
		г) основной закон распределения отказов
	1 - 111	
	<u> </u>	
	•	
4.	Свойство системы (элементов)	а) надёжность
	выполнять заданные функции,	б) исправность
	сохраняя их во временных интервалах	в) работоспособность
	с установленными параметрами в	д) ремонтопригодность
	необходимых пределах на всех этапах	-
	его использования – это	
5	Наука о приспособлении должностных	а) эргономика
	обязанностей, рабочих мест, предметов и	б) физиология
	объектов труда, а также компьютерных	в) бионика
	программ для наиболее безопасного и	г) менеджмент персонала
	эффективного труда работника, исходя	д) безопасность жизнедеятельности
	из физических и психических	
	особенностей человеческого организма –	
	это	
6	Изделие, составные части которого	а) детать

	подлежат соединению с помощью	б) сборочная единица
	сборочных операций – это	в) комплекс
	сооро ных операции это	г) комплект
		д) агрегат
7	По каким способам принято	а) по способу передачи тепла,
<b>'</b>	классифицировать системы охлаждения?	б) по теплоагенту,
	класенфицировать спетемы оклаждения.	в) разомкнуты и замкнутые,
		г) по тепловым характеристикам
		конструкции,
		д) по интенсивности теплового потока.
8	Способность функционировать	а) технологичность изделия
Ü	совместно и одновременно с другими	б) ремонтопригодность
	техническими средствами в условиях	в) электромагнитная совместимость,
	возможного влияния непреднамеренных	г) электромагнитная обстановка.
	электромагнитных помех, не создавая	1) Shekipomai ini ina oocianobka.
	при этом недопустимых помех другим	
	средствам – это	
9	Основной задачей экранирования	а) снижение емкости связи между
	электрического поля является:	экранируемыми элементами конструкции
	STERION TOURS ABJUSTER.	б) снижение индуктивной связи между
		экранируемыми элементами конструкции,
		в) снижение погонной ёмкости
		проводников,
		г) увеличение степени
		влагозащищённости конструкции.
10	Применение дополнительных средств и	а) резервирование
10	(или) возможностей в целях сохранения	б) герметичность
	работоспособного состояния объекта	в) защита от механических воздействий
	при отказе одного или нескольких его	г) экранирование
	элементов — это	Ту экрапирование
11	Основными исходными данными для	а) потребляемая мощность
	расчета теплового режима являются:	б) габаритные размеры
		в) объект-носитель
		г) температура воздуха
		д) высота над уровнем моря
12	Какие существуют конструктивные	а) замена материала
	способы уменьшения массы несущих	б) уменьшение габаритов
	конструкций?	в) уплотнение компоновки
		г) замена способа охлаждения
		д) введение рёбер жёсткости
13	Какие материалы могут быть	а) алюминий
	использованы для изготовления шасси?	б) сталь
		в) медь
		г) пластик
		д) стеклотектолит
14	Как изменяется собственная частота	а) уменьшается
	колебания печатной платы при	б) увеличивается
	увеличении коэффициента планарности?	в) не изменяется
15	Какие существуют способы передачи	а) конвекция
13	тепла?	б) излучение
		в) теплоперенос
		г) диффузия

16	Какие существуют способы защиты	а) покрытия
	изделия и деталей от коррозии?	б) герметизация
		в) содержание в атмосфере инертных
		28308
		г) дополнительный корпус
		д) применение прокладок
17	Что входит в состав органических	а) лаки
	покрытий?	б) эпоксидные смолы
		в) пластмассы
		г) парафин
		д) органические растворители
18	О чем говорит коэффициент	а) технологичности изделия
	стандартизации и унификации?	б) ремонтопригодности
		в) конкурентоспособности
		г) стоимости
19	Какие существуют способы нанесения	а) печатный
	маркировки в РЭА?	б) приклеивание этикетки
		в) штрих-код
		г) цифро-буквенный код
		д) лазерный
20	Какие параметры функциональной	а) масса
	ячейки изменяются при изменении	б) герметичность
	коэффициента планарности?	в) эстетический вид печатной платы
		г) габариты
		д) тепловой режим
21		а) субтрактивный
		б) комбинированный (позитивный)
		в) аддитивный
		г) химический (негативный)
	Фрагменты какого метода изготовления	
	печатных плат приведены на рисунке?	
L	1 7 1 7	1

Критерии оценивания: тест считается пройденным, если обучающий ответил правильно как минимум на половину вопросов.

### Информация о разработчиках

Кочеткова Татьяна Дмитриевна, кандидат физ.-мат. наук, доцент каф. радиоэлектроники